

SAMPE JAPAN 会員各位殿

SAMPE Japan コンポジット委員会

コンポジット委員会 第 75 回研究会のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、今回の研究会は、恒例になっております自動車用途コンポジットシンポジウムとして開催いたします。皆様の積極的なご参加をお待ち申し上げます。

敬具

第 14 回 自動車用途コンポジットシンポジウム

主催 SAMPE Japan・コンポジット委員会, 日本材料学会・複合材料部門委員会, 同志社大学・先端複合材料研究センター

開催日 2022 年 10 月 28 日(金) 10:30~17:05

会場 同志社大学今出川校地 寒梅館 ハーディーホール, クローバーホール

参加費 一般: 10,000 円

共催・協賛会員: 5,000 円

ポスター発表学生, 共催・協賛学生会員: 無料

一般学生: 1,000 円

お支払方法: シンポジウム当日, 受付にて現金でお支払いをお願いします。

<プログラム>

詳細は、同志社大学・先端複合材料研究センターの HP をご覧下さい。

<http://rdccm.doshisha.ac.jp>

開会挨拶 (10:30~10:35) 実行委員長 田中 和人 (同志社大学)

<ポスター発表(1): ショートオーラル・セッション> (10:35~11:30)

[ホームページ <http://rdccm.doshisha.ac.jp> に掲載]

<昼食・休憩> (11:30~13:00)

<基調講演> (13:00~14:00) 司会: 田中 和人 (同志社大学)

K-1 「樹脂 3D プリンターの現状と今後への取組」

後藤文男 (SOLIZE 株式会社)

<ポスター発表 2: ディスカッション> (14:00~14:50)

[ホームページ <http://rdccm.doshisha.ac.jp> に掲載]

<休憩> (14:50~15:00)

<基調講演> (15:00~16:00) 司会: 田中 達也 (同志社大学)

K-2 「自動車リサイクルの現状と将来への課題」

阿部知和 (公益財団法人 自動車リサイクル促進センター)

Society for the Advancement of Material and Process Engineering

〒170-0013 東京都豊島区東池袋二丁目 39 番 2-401 号(株)ガリレオ内

一般社団法人先端材料技術協会

TEL : 03-5981-9824 / FAX : 03-5981-9852 E-mail: g001sentan-mng@ml.gakkai.ne.jp URL: www.sampejapan.gr.jp

<一般講演> (16:00~17:00)

司会: 田中 和人 (同志社大学)

GS-1 「モビリティ部材設計における金属/CFRTP 接合技術の開発」

○神田喜彦 (三井化学(株)), 松田俊範, 高見泰浩, 水本和也, 藤原和俊

GS-2 「セルロースナノファイバーによるエンジニアリングプラスチックの強化」

○仙波健, 伊藤彰浩, 野口広貴 (京都市産技研), 矢野浩之 (京都大学)

GS-3 「超音波振動による RTM 成形時の樹脂含浸促進の試み」

○和田明浩 (大阪産大), 青木陸駆 (大阪産大, 院)

閉会挨拶 (17:00~17:05)

先端複合材料研究センター長

田中 達也 (同志社大学)

<各種締め切り>

・シンポジウム参加申込締め切り:

2022 年 10 月 20 日 (木)

<各種問い合わせ先>

同志社大学・先端複合材料研究センター : rdccm@mail.doshisha.ac.jp

あるいは実行委員長 田中 和人 : ktanaka@mail.doshisha.ac.jp

まで, ご連絡下さい。

お申し込み方法: E-mail にて下記の内容をご送付下さい。

第 14 回 自動車用途コンポジットシンポジウム 参加申込書

同志社大学・先端複合材料研究センター事務局 行

E-mail: rdccm@mail.doshisha.ac.jp

シンポジウム参加申込締め切り: 2022 年 10 月 20 日 (木)

氏名 (ふりがな):

住所:

所属機関:

部署:

電話番号:

E-mail アドレス:

所属学協会, 会員資格

参加費: 一般: 10,000 円, 共催・協賛会員: 5,000 円, ポスター発表学生: 無料, 共催・協賛学生会員: 無料, 一般学生: 1,000 円 (該当するもの以外を削除してください)